

PRESS RELEASE

報道関係者各位

2012年8月28日

MSI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

最新 OS Microsoft Windows 8 WHQL 認証取得
Intel Z77 チップ搭載、Lucid Virtu Universal MVP 対応
第3世代 Intel Core プロセッサ、DDR3-3000(OC)対応
MSI 独自のオーバークロック新基準 OC CERTIFIED 準拠
CPUに統合された内蔵 GPU機能によるグラフィックス処理に対応
Vチェックポイント、OC Genie II ボタン、My OC Genie 搭載
MSI品質規格 Military Class III、高効率電源回路 DrMOS II
ハイブリッド PWM回路 Hybrid Digital Power 採用
無線通信規格 Wi-Fi 802.11b/g/n、Bluetooth V3.0+HS 搭載モデル
2-way SLI/3-way CFに対応したハイエンド ATXマザーボード Z77 MPower

MSI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Intel Z77チップ搭載、第3世代 Intel Core プロセッサ対応、MSI独自の新基準 OC CERTIFIED、品質規格 Military Class III に準拠、Microsoft Windows 8 WHQL 認証取得したハイエンド ATXマザーボード Z77 MPower を2012年8月31日より全国のPCパーツ専門店にて発売いたします。また、新規取り扱い店舗および法人見積もりを受け付けています。

◆Z77 MPower

Z77 MPower は、Intel Z77チップセットを搭載、高速インターフェース PCI Express 3.0 に対応したATX規格、LGA1155、DDR3 デュアルチャンネル対応のマザーボードです。第3世代 Intel Core プロセッサ対応、Virtu Universal MVP 搭載、MSI独自の新基準 OC CERTIFIED、品質規格 Military Class III に準拠、Microsoft Windows 8 WHQL 認証取得したハイエンド ATXマザーボードです。ハイブリッド PWM回路を採用した Hybrid Digital Power により優れたオーバークロック性能と高い耐久性を実現します。CPUに統合されたGPU機能を利用することが可能で、K付きアンロック CPU のオーバークロックに対応します。高速無線通信規格 Wi-Fi 802.11b/g/n、Bluetooth V3.0+HS 搭載、快適なワイヤレス環境の構築が可能です。



◆Z77 MPower 製品特徴

・Microsoft Windows 8 WHQL 認証取得

Microsoft 社の最新 OS、Windows 8 WHQL 認証を取得しています。タッチ操作に対応した最新の Modern UI を搭載、ファイル操作におけるアプリケーションの操作性、マルチディスプレイ環境やセキュリティ性を高めています。また、システム最適化によりメモリリソースの削減、より機敏で高速な動作を実現します。一新されたグラフィカルなインターフェースにより、最新のリッチコンテンツをより快適に楽しむ事が出来ます。

・MSI 独自の新基準 OC CERTIFIED 準拠

OC CERTIFIED(オーバークロックサーティファイド)に準拠しています。実運用レベルにおける OC 耐性の高さを保証します。優れた OC パフォーマンス、極冷 OC に耐える基板設計、高い安定性を実現する電源回路を備え、OC 時における独自のストレステストをクリアした製品のみが得られる MSI の新基準です。

・Lucid Virtu Universal MVP

Lucid Virtu Universal MVP 機能に対応します。CPU に統合された GPU 機能と高性能グラフィックスカードを、用途に応じてダイナミックに切り替えて同時に利用することができます。従来の機能に加えグラフィックスカードの性能を内蔵グラフィックスがサポートし、高いフレームレートを維持することでより快適なゲーミングを可能にします。また、パワーマネジメント機能の強化により、少ない消費電力での動作を実現します。

・高速無線通信規格 Wi-Fi 802.11b/g/n、Bluetooth V3.0+HS 搭載

高速無線通信規格 Wi-Fi 802.11b/g/n と、Bluetooth V3.0+HS を搭載しています。無線 LAN アクセスポイントに設定したり、対応する周辺機器を登録することで快適なワイヤレス環境の構築が可能です。

・Intel SRT(スマート・レスポンス・テクノロジ)対応

Intel SRT(スマート・レスポンス・テクノロジ)に対応します。SSD を HDD のキャッシュとして利用することで HDD のパフォーマンスを大幅に向上させることができます。

・MSI 品質規格 Military Class III 準拠

Military Class III(ミリタリークラス 3)製品です。実装可能な最高品質の電子部品を採用した MSI の品質規格です。第三者機関による高温、多湿、振動などのあらゆる厳しいテストをクリアし、高性能で安定した動作を実現しています。

・滑らかな出力を可能にする Hybrid Digital Power

Hybrid Digital Power は、アナログ PWM とデジタル PWM を組み合わせたハイブリッド電源回路です。アナログ特有の滑らかな出力とデジタルの応答性、省電力性を両立しています。また、従来の PWM 回路に比べオーバークロックや高負荷時における電圧降下を抑制し、より安定した動作を実現します。

・耐久性に優れたタンタルコアコンデンサ Hi-c CAP

スペースシャトルや衛星にも使用されている高品質タンタルコアコンデンサ Hi-c CAP(ハイシーキャップ)を採用しています。想定寿命 200 年(一般オフィス使用時想定)という圧倒的な耐久性をもちます。小型で周波数特性に優れ安定した電源を供給します。

・OC 耐性に優れた超透過性高効率フェライトコア

超透過性高効率フェライトコア SFC(スーパーフェライトコア)を採用しています。従来より高出力で OC 耐性も強く、高効率で低発熱です。サージやノイズにも強く静かな動作を実現しています。

・液漏れや破裂の心配が無い固体コンデンサ

高い耐久性を実現する固体コンデンサを採用しています。従来の電解コンデンサと比べ経年劣化が少なく液漏れや破裂の心配がありません。高効率で低発熱です。OC 耐性にも優れています。

・低発熱&OC 耐性に優れた高効率電源回路 DrMOS II

3つのチップをワンパッケージ化した高効率電源回路 DrMOS II(ドクターモス 2)を搭載しています。スイッチングによる電流損失を減らし発熱を抑え、より高度な電圧制御で優れたオーバークロック耐性を実現しました。

・ダブルサーマルプロテクション

ダブルサーマルプロテクションは、DrMOS II チップ内部の温度センサーにより、システム温度が 115°Cを超えた場合にマザーボード上の LED と、モニタリングソフト Control Center の両方から警告を表示します。さらに、システム温度が上昇し 130°Cを超えた場合は、システムが自動的にシャットダウンをしてハードウェアを熱暴走から保護します。

・Total Fan Control システム搭載

Total Fan Control システムを搭載しています。CPU ファン、システムファンのすべてが 4 ピンコネクタを採用しています。PWM 制御に対応したファンを使用することで、BIOS や OS 上からファン回転数の調整やモニタリングが可能です。

・パッシブクーリングシステム SuperPipe

パッシブクーリングシステム、SuperPipe を搭載しています。優れた熱輸送効率を発揮する 8 ミリ径の極太ヒートパイプは、フェーズ回路を効果的に冷却、OC 時などの過酷な環境下において圧倒的な安定性を実現します。

・簡単 1 秒オーバークロック OC Genie II と My OC Genie

自動で安全にオーバークロックできる OC Genie II(オーシージニー2)機能を搭載しています。システムに搭載されている CPU やメモリにあわせて最適な設定を行い最大限のパフォーマンスを発揮します。また、新機能 My OC Genie(マイオーシージニー)機能により、マザーボード上の OC Genie II ボタンを押すことで、あらかじめ設定した任意の OC プロファイルを簡単に読み込むことができます。

・専用 IC チップによる省エネ回路 APS

専用 IC チップによる省エネ回路 APS(アクティブフェーズスイッチング)機能を搭載しています。専用 IC チップにより従来のソフトウェア制御より高性能なハードウェア制御を実現しています。高負荷から低負荷まで動作状況に合わせて動作フェーズを管理し無駄な電力消費を抑えます。

・最大転送速度 8GT/s の PCI Express 3.0

PCI Express 2.0 より約 2 倍の帯域を誇る最大転送速度 8GT/s(理論値)に対応した、高速インターフェース PCI Express 3.0 を搭載しています。PCI Express 2.0 と互換性を持ち、帯域の制限や遅延を受けることなく、高速なデータの転送を可能にしています。

・デュアルチャンネル DDR3-3000(OC)対応

2 本のメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのデュアルチャンネル動作に対応しています。DDR3 メモリをサポートし、動作周波数 DDR3-3000(OC)に対応します。

・マルチ GPU ソリューションに対応

複数のグラフィックスカードを組み合わせて 3D 描画の性能アップを図る、マルチ GPU ソリューションに対応しています。2-way SLI /3-way CrossFireX に対応しています。※グラフィックスカード側の対応も必要です。

・SATA 3Gb/s より約 2 倍高速な SATA 6Gb/s 対応

SATA 3Gb/s より約 2 倍の最大転送速度 6Gb/s(理論値)に対応した SATA 6Gb/s インターフェースを搭載しています。SSD など高速なデータ処理に効果を発揮します。

・USB 2.0 より約 10 倍高速な USB 3.0

USB 2.0 より約 10 倍の最大転送速度 5Gb/s(理論値)に対応した USB 3.0 インターフェースを搭載しています。大容量データの処理に効果を発揮します。

・マルチメディアインターフェース HDMI&DisplayPort 搭載

マルチメディア出力インターフェース、HDMI&DisplayPort を搭載しています。CPU に統合された内蔵 GPU 機能によるグラフィックス処理が可能です。対応 CPU により拡張グラフィックスカードを使用することなく、DisplayPort 使用時は最大 2560 × 1600pixel の高解像度表示が可能です

・高速なネットワーク環境を提供するギガビット LAN

ギガビット LAN に対応しています。データ転送速度が最大で 1000Mb/s と高速なネットワーク環境を提供します。高速な転送速度により応答時間を短縮し、ボトルネックを解消します。

・内部 I/O コネクタに USB 3.0

内部 I/O コネクタに USB 3.0 を採用しています。USB 3.0 対応ポートを搭載した PC ケースで利用できます。

・ボード上に便利な各種ボタン

ボード上にパワーボタン、リセットボタン、OC Genie ボタンを搭載しています。システムのセットアップやメンテナンス時に、電源の ON/OFF、OC 調整を素早く行えます。

・強制 BIOS 起動を可能にする GO2BIOS ボタン

強制的に BIOS を起動させる、GO2BIOS ボタンを搭載しています。システム起動時における Delete キーの入力を省略、スピーディーに BIOS をセットアップ可能です。

・オーバークロッカーアクション V チェックポイント

オーバークロッカーアクション V に、テスターで電圧を測るための V チェックポイントを備えています。CPU やメモリなど各部の細かい電圧をリアルタイムで確認できます。

・ゲーミングデバイスの性能を引き出す専用ポート

専用の PS/2、USB ポートは通常よりも厚い三層の金メッキ端子を採用しています。ゲーミングマウスの感度を高め、UEFI など限られた環境下でも確実に動作します。

・高品位なオーディオ機能 HD Audio、THX 認証取得

High Definition Audio に対応しています。オーディオデータをダウンスケールすることなく忠実に出力することができます。THX 社が定める THX 認証を取得しました。高品位なオーディオ機能によりハリウッドグレードの臨場感を再現いたします。

・モニタリングソフト Control Center

CPU やメモリ情報などマザーボードの情報をモニターできる Control Center に対応しています。リアルタイムでシステムをモニタリング、OC チューニングを可能にする Instant OC 機能によりシステムを再起動することなく動作に制御可能です。

・モバイルコントロールソフト Command Center

iOS 端末専用のモバイルコントロールソフト、Command Center に対応しています。CPU やメモリ情報のモニタリングから OC チューニングまで、起動中のソフトウェアをシャットダウンすることなくリモート制御が可能です。

App Store:MSI Command Center

<http://itunes.apple.com/us/app/msi-command-center/id544222160?mt=8>

・タッチスクリーンに対応した Click BIOS II

UEFI タイプの BIOS と同じインターフェースで、Windows からも操作可能になった Click BIOS II 機能を採用しています。マウスだけでなく、タッチスクリーンによる操作も可能になりました。15 カ国の多国語表示に対応し、直感的に操作することができます。

・Multi-BIOS システム

2 つの BIOS チップを採用しています。予期せぬエラーが発生してもバックアップ BIOS からの自動復旧が可能です。また、カスタマイズされた BIOS に書き換えることで、スイッチを切り替え OC に特化したシステムの構築が可能です。

・システムシャットダウン時でも充電できる Super Charger

外付け機器やスレート、スマートフォン等への充電に対応した Super Charger(スーパー・チャージャー)機能を備えた USB コネクタを搭載しています。最大 5V 1.5A 出力に対応しています。システムシャットダウン時でも充電できます。

・3TB の大容量 HDD に対応

3TB の大容量 HDD に対応しています。64bit OS を利用する場合、3TB の HDD をブートドライブとして使用することができます。快適なストレージ環境を構築することができます。

・BIOS ファイルを修復する M-Flash

USB メモリ内の BIOS ファイルから起動できる M-Flash(エムフラッシュ)を搭載しています。BIOS がクラッシュしたり更新に失敗しても USB メモリから BIOS ファイルを修復できます。

・最新のバージョンチェックに便利な Live Update 5

最新のバージョンチェックに便利な Live Update 5 を同梱しています。Live Update 5 は、MSI 製品に対応する最新のドライバーや BIOS を検出するためのソフトウェアです。製品ページにアクセスしたり、ドライバーなどのバージョンを確認する手間が省ける便利なツールです。

・MSI オリジナル OS Winki 3 同梱

MSI 製メインボードで動作するオリジナル OS Winki 3(ウィンキ)を同梱しています。利用する機会の多い、WEB 閲覧、インスタントメッセンジャー、Skype、画像ビューアーの各機能を備えた軽量な OS です。USB メモリー等にインストールして使用します。

・静電気や回路のショートから機器を守る USB Safeguard 機能

静電気や回路のショートから機器を守る USB Safeguard 機能を搭載しています。アンチ ESD チップにより、静電気や回路のショートからマザーボードや USB 機器等の破損を防ぎます。

・フロントパネルの配線を簡単にする M コネクタセット付属

フロントパネルの配線を簡単にする M コネクタセットを付属しています。M コネクタにフロントパネルを配線を行い、M コネクタをフロントパネルヘッダーピンに接続することで、作業を簡易化できます。

◆Z77 MPower スペック

型番	Z77 MPower	
CPU	対応ソケット	LGA1155
	対応 CPU	Intel Core i7 3000 シリーズ Intel Core i7 2000 シリーズ Intel Core i5 2000 シリーズ Intel Core i3 2000 シリーズ Pentium G Celeron G ※必ず対応 CPU リストをご確認ください。
チップセット	Intel Z77	
グラフィックス	CPU 内蔵のグラフィックス機能を使用可	
ベースクロック	100MHz	
メモリー	スロット	4
	規格	DDR3 3000(OC)/2800(OC)/2667(OC)/2600(OC)/2400(OC)/2200(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066MHz
	最大容量	32GB
	デュアルチャネル	
オーディオ	サウンドチップ	Realtek ALC898
	規格	High Definition Audio
LAN	チップ	Realtek 8111E
	実行速度	Gigabit LAN (10/100/1000Mbps)
	チップ	Wi-Fi 802.11b/g/n
	帯域	2.4GHz
無線通信	規格	Bluetooth V3.0+HS
	実効速度	24Mbps
拡張スロット	PCI Express 3.0x16	3
	PCI Express 2.0x1	4
	マルチ GPU サポート	SLI、CrossFireX、Virtu Universal MVP
SATA 6Gb/s	実効速度	6Gb/s
	Intel Z77 チップ	2(AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/10)
SATA 3Gb/s	実効速度	3Gb/s
	Intel Z77 チップ	4(AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/10)
USB 3.0	Intel Z77 チップ	最大 4(バックパネルコネクタ×2、内部 I/O コネクタ×2) ※最大数利用するには別途ケーブルをご用意ください。
	Renesas uDP7202 チップ	最大 4(バックパネルコネクタ×4)
USB 2.0/1.1	Intel Z77 チップ	最大 8(バックパネルコネクタ×2、内部 I/O コネクタ×6) ※最大数利用するには別途ケーブルをご用意ください。

内部コネクタ	ATX24 ピン電源	1
	ATX8 ピン 12V 補助電源	1
	ATX6 ピン 12V 補助電源	1
	CPU ファン	1
	システムファン	4
	フロントパネルオーディオ	1
	フロントパネル	1
	chassis intrusion	1
	SATA 3Gb/s	4
	SATA 6Gb/s	2
	USB 2.0/1.1	3(6 ポートをサポート)
	USB 3.0	1(2 ポートをサポート)
	TPM	1
	V チェックポイント	1
	クリア CMOS ジャンパピン	1
	パワー ボタン	1
	リセット ボタン	1
	OC Genie II ボタン	1
	Multi BIOS スイッチ	1
	GO2BIOS ボタン	1
	MultiConnect Panel コネクタ	1
	Voice Genie コネクタ	1
バックパネルコネクタ	PS/2 キーボード or マウス	1
	クリア CMOS スイッチ	1
	光角型 SPDIF	1
	HDMI	1
	DisplayPort	1
	USB 2.0/1.1	2
	USB 3.0	6
	ギガビット LAN	1
	オーディオ ジャック	6
I/O コントローラ	チップ	Fintek F71889AD
BIOS	Click BIOS II × 2 (UEFI)	
対応 OS	Windows 8 (32bit/64bit) Windows 7 (32bit/64bit) Windows XP (SP2 以降) Windows XP Professional x64 Edition	
フォームファクタ	規格	ATX

	サイズ	305mm × 245mm
付属品	SATA 6Gb/s ケーブル	4
	SLI ブリッジ	1
	I/O パネル	1
	M コネクタ	1
	V チェックポイントケーブル	1
	Wi-Fi アンテナ	1
パッケージサイズ	330 × 275 × 85mm	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

◆発売詳細

◆型番

Z77 MPower

◆発売日

2012年8月31日

◆店頭予想売価

19,800円前後

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

MSI正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

MSI正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp